



株式会社 ジェイ・イー・ティ



2024年4月3日

各 位

会 社 名 株式会社ジェイ・イー・ティ
代表者名 代表取締役社長 房野 正幸
(コード番号 6228 東証スタンダード市場)
問 合 せ 先 取締役管理本部長 問田 宗寿
T E L 0865-69-4080
U R L <https://www.globaljet.jp/>

(開示事項の経過) 次世代半導体製造技術の研究開発業務受託に関するお知らせ

当社は、2023年12月1日付けにて開示いたしました「次世代半導体製造技術の研究開発業務受託に関するお知らせ」につきまして、Rapidus 株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長 小池 淳義、以下「Rapidus 社」といいます。）から受託した業務の基礎研究開発業務を完了し、Rapidus 社より新たな研究開発業務の2024年度の計画と予算の承認を受けましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、新たな研究開発業務受託に伴う変更事項には下線を付しております。

記

1. 受託業務の概要

試作装置製作に関する研究開発業務となります。なお、受託先との守秘義務契約より、取引内容の詳細等については公表を差し控えさせていただきます。

2. 今後の見通し

当社は、Rapidus 社にて計画されております北海道千歳市に建設中の最先端ロジック半導体を製造する施設・IIM (Innovative Integration for Manufacturing) 半導体製造ラインへの当社装置の納入を目指してまいります。

3. 業績への影響

本件による当社の 2024年12月期の連結業績への影響は軽微であります。今後開示すべき事項が生じた場合には、速やかに開示いたします。

【Rapidus 株式会社 概要】

- (1) 所在地：東京都千代田区麴町4丁目1番地 麴町ダイヤモンドビル11階
- (2) 代表者：代表取締役社長 小池 淳義
- (3) 事業内容：半導体素子、集積回路等の電子部品の研究、開発、設計、製造及び販売等
- (4) 資本金：73億4,600万円（2022年11月時点。資本準備金の額を含む。）
- (5) 設立年月日：2022年8月10日

以上